

## Камеры термошока жидкостного типа ETSP серия TSL

Камеры пермощока жидкостного типа ETSP серия TSL

Производитель:

Цена:

ETSP Co., Ltd

Цена по запросу

## Описание

Камеры термошока жидкость-жидкость ETSP серии TSL предназначены для испытания узлов (как правило, микросхем) на термический удар, подвергая их резким перепадам температур путем попеременного погружения в холодную и горячую ванны с жидкостью.

## Технические характеристики

Диапазон температур в холодной ванне	-65 °C0 °C
Диапазон температур в горячей ванне	+70 °C+150 °C
Точность температуры	менее ± 0,5 °С
Предварительный нагрев горячей зоны	+200 °C
Предварительное охлаждение холодной зоны	-70 °C
Скорость нагрева	+200 °C в течении 80 минут
Скорость охлаждения	-70 °C в течении 90 минут
Время восстановления заданной температуры в ванне	в течении 5 минут
Время перемещения образца между ваннами	Менее 10 секунд